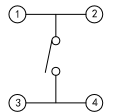
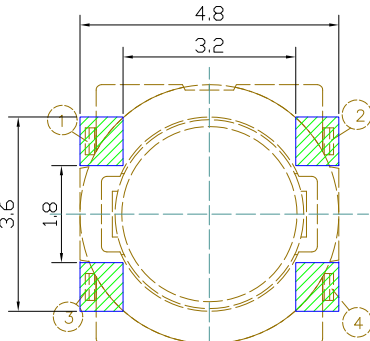


更改 REV	数量 MODIFICATION
A	ECXXXX



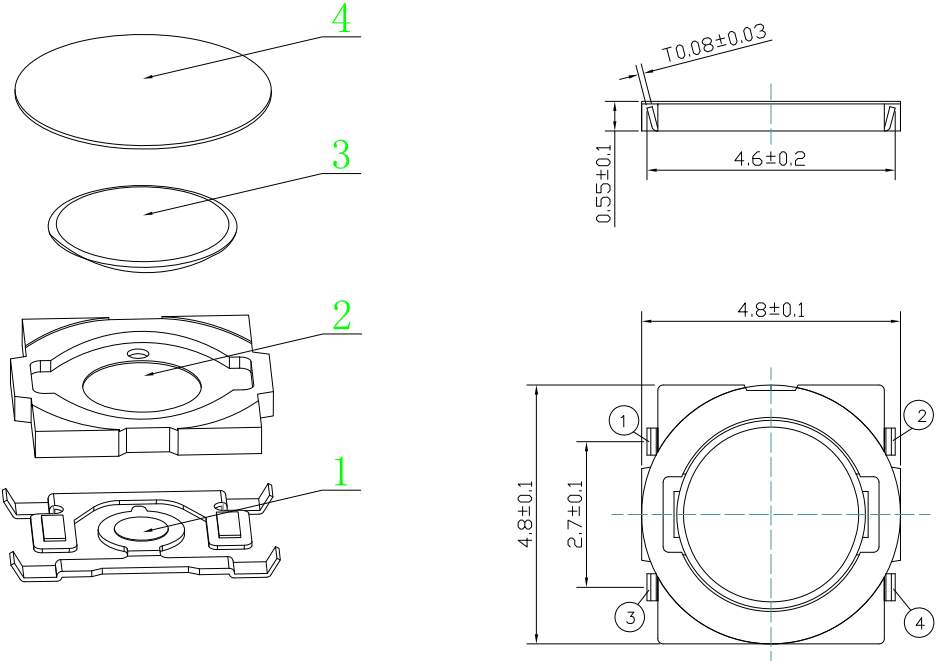
CIRCUIT DIAGRAM



P. C. B. MOUNTING PATTERN DIMENSION
the following soldering are recommended
for reflow soldering

4	防塵膜	聚酰亞胺	1
3	彈片	SUS301	1
2	基座	LCP	1
1	卡件	磷銅	1
編號	部件名稱	材料名稱	數量

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X*± 5 °	名稱(TITLED) SWITCH SMT 薄片包腳	
.X± 0.30	.X*± 2 °		
.XX± 0.20	.XX*± 1 °		
單位(UNIT) mm	料號(PART NO.) 7WHITE-F0-0066	圖號(DWG NO.) 7WHITE-F0-0066	
審核(APPROVAL)	核對(CHECKED)	製圖(DRAWN)	比例 SCALE 1:1 張數 SHEET 1 / 1 更改 REV A



项 目	规 格
額定電負荷:	DC12V 50mA
絕緣電阻:	≥100MΩ 100V DC/1min
耐壓強度:	AC250V 50Hz/1min
電氣壽命:	100,000 cycles Min
環境溫度:	-40℃ ~ +85℃
接觸電阻:	≤100mΩ Max
行 程:	0.25±0.1mm
動作力:	250gf±30gf